

IMP811T-TD

低电压复位检测器

■ 产品简介

IMP811T-TD系列是一款具有电压检测功能的微处理器复位芯片,它带有使能控制端,用于监控微控制器或其他逻辑系统的电源电压。

它可以在上电掉电和节电情况下,或在电源电压低于预设的检测电压 V_{th} 时,向系统提供复位信号。同时,在上电或电源电压恢复到高于预设的检测电压 V_{th} 时,或使能 \overline{MR} 电压由低电平变为高电平时, $V_{\overline{RESET}}$ 输出将延时 T_{ro} 时间后输出变为高电平。

IMP811T-TD系列芯片当输入电压低于检测电压 V_{th} 时, V_{RESET} 输出为低电平,当使能控制端**MR**压为低电平时, V_{RESET} 输出也为低电平。应用简单,无需外部器件。

■ 产品特点

- 低功耗: 2uA (典型值) @V_{MR}=V_{CC}
- 宽工作电压范围: 1V~6.0V
- 具有 V_{CC} 瞬态抗干扰
- 应用简单,无需外部元件

- 内置复位延时时间 500ms (典型值)
- 高精度复位电压值: ±2.5%
- 具有使能控制端MR, 低电平有效
- 小体积封装: SOT143

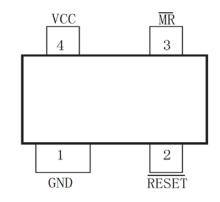
■ 产品用途

- 电池供电设备
- 掉电检测器
- 电脑、微机处理器

- 非易失性 RAM 信号存储保护器
- 临界 MP 电源监控
- 嵌入式系统

■ 封装形式和管脚定义功能

管脚序号	管脚定义	功能说明		
S0T143	日脚足入			
1	GND	电源负极端		
2	RESET	复位输出端		
3	\overline{MR}	使能控制端		
4	VCC	电源正极端		

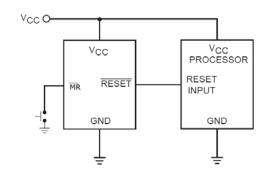


■ 型号选择

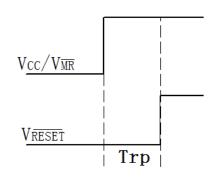
名称	型号	最高输入电压 V _{CC} (V)	复位电压 V _{th} (V)	V _{th} 容差	封装形式
IMP811	IMP811L-TD	6.0	4.63	<u>+</u> 2.5%	
	IMP811M-TD	6.0	4.38	<u>+</u> 2.5%	
	IMP811J-TD	6.0	4.00	<u>+</u> 2.5%(S0T143
	IMP811T-TD	6.0	3.08	<u>+</u> 2.5%	301143
	IMP811S-TD	6.0	2.93	<u>+</u> 2.5%	
	IMP811R-TD	6.0	2.63	<u>+</u> 2.5%	



■ 应用电路



■ 上电复位时间



■ 极限参数

项目	符号	说明	极限值	单位
d. E	V _{cc}	输入电压	6.5	V
电压	V_{RESET}	复位输出电压	-0.3∼ Vcc+0.3	V
功耗	PD	SOT143	200	mW
	T _A	工作温度范围	-20—70	${\mathbb C}$
温度	T_{S}	存储温度范围	-50—125	C
	Tw	焊接温度	260	℃,10s

■ 电学特性

IMP811T-TD

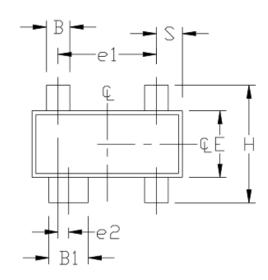
(Ta=25℃,除非特别指定)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{CC}	工作电压		1.0	_	6.0	V
$V_{\sf th}$	输入检测电压	V _{CC} =V _{th} for V _{RESET} =H→L, No Load	0.975*V _{th}	$V_{\sf th}$	1.025*V _{th}	V
I_{CCH}	静态电流	V _{CC} =6V, V _{MR} =VCC, No Load	1	-	5	uA
I_{CCL}	待机电流	V _{CC} =6V, V _{MR} =GND, No Load	1	-	32	uA
I_{MR}	使能拉电流	V _{CC} =6V, V _{MR} =GND, No Load	1	-	25	uA
$T_{\sf rd}$	复位下降沿时间	$V_{CC} = V_{th}$ to $V_{th} - 100$ mV	-	150	-	ns
T _{rp}	输出复位时间	IMP811Z/R/S/T: V _{CC} =V _{MR} =0 to 3.5V or V _{MR} =0to3.5V, V _{CC} =3. IMP811M/L: 5V V _{CC} =V _{MR} =0 to 5V or V _{MR} =0 to 5V, V _{CC} =5V	85	500	900	ms
V_{OL}	输出低电压	V _{CC} =V _{th} min, I _{SINK} =3.2mA	=	=	0.5	V
V_{OH}	输出高电压	$V_{CC} > V_{th} IMP$, $I_{SOURCE} = 500 uA$	0.8Vcc	_	_	V
V_{MRH}	输入高电平	V _{CC} =6V, V _{RESET} =V _{CC} , No Load	0.7* V _{CC}	_	V_{CC}	V
V_{MRL}	输入低电平	V _{CC} =6V, V _{RESET} =GND, No Load	0	_	0.2*V _{CC}	V
t_{MR}	使能电平最小脉宽		10	_	_	us
$\frac{\triangle Vth}{Vth \! \ast \! \triangle Ta}$	温度系数	-20°C≤Ta≤60°C	-	±200	-	ppm∕ ℃



■ 封装信息

S0T143



	INCHES		MILLIM	IETERS
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX
Α	0.031	0.047	0.787	1.194
A1	0.001	0.005	0.025	0.127
В	0.014	0.022	0.356	0.559
B1	0.030	0.038	0.762	0.965
С	0.0034	0.006	0.086	0.152
D	0.105	0.120	2.667	3.048
Ε	0.047	0.055	1.194	1.397
e1	0.071	0.079	1.803	2.007
e2	0.008	BSC	0.200 BSC	
Н	0.082	0.098	2.083	2.489
I	0.004	0.012	0.102	0.305
S	0.018	0.024	0.450	0.600
α	0.	8°	0°	8°

